



Ihr Verantwortungsbereich

- Fertigung und Montage elektronischer und optoelektronischer Baugruppen in Reinraumumgebung (Klasse ISO7)
- Direkte Verarbeitung von Halbleitern (Chip on Board-Prozess)
- Bedienen von Anlagen zur Elektronikfertigung und Mikromontage, z.B. Die-Bonder, Wire-Bonder, Dispensier-Anlagen und zugehörige Testsysteme
- Montage- und Mikromontagearbeiten von Hand, teilweise mit Mikroskop
- Umrüsten der Anlagen bei Produktwechsel
- Instandhaltung und Wartung der verwendeten Betriebsmittel
- Kontinuierliche Prozesskontrolle und Einleiten von Prozessoptimierungen

Ihre Qualifikation

- Technische Grundausbildung oder gutes technisches Grundverständnis
- Ausgezeichnete Feinmotorik und Konzentrationsfähigkeit
- Berufserfahrung in der Bedienung von Fertigungsanlagen
- Berufserfahrung im Bereich Chip-on-Board oder PCBA-Fertigung von Vorteil
- Erfahrung bei der Fertigung von Medizinprodukten von Vorteil
- MS-Office Grundkenntnisse (Excel, Word)
- Gute Deutschkenntnisse (Wort und Schrift)
- Gleitzeit und Bereitschaft zur Arbeit im 2 Schichtmodell

Wir bieten

- Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen in einem internationalen Unternehmen: von Industrieelektronik, über Consumer Electronic bis zu Medizinprodukten
- Gratis Parkplätze direkt vor Ort sowie gute Anbindungen an den öffentlichen Verkehr
- Faire Entlohnung durch Lohntabellen und Erfolgsbeteiligung
- Finanzielle Unterstützung bei Weiterbildungen sowie interne Entwicklungsmöglichkeiten
- Teamspirit und Spass bei der Arbeit sind uns wichtig, daher gibt es bei uns eine gelebte Du-Kultur
- Verschiedene Mitarbeiteranlässe sowie grosses Angebot zur Gesundheitsförderung
- Ideen und Eigeninitiative werden gefördert (Vorschlagswesen mit finanzieller Ausschüttung)

Kontakt

Natascha Rubin
Human Resources
ESCATEC Switzerland AG
9435 Heerbrugg
jobs@escatec.com
+41 71 556 31 20